

Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, considerando medidas de controle de garantia de qualidade efetiva. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem avisar previamente.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em http://www.hima.com.

© Copyright 2011, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

Contato

Endereço da HIMA:
HIMA Paul Hildebrandt GmbH
Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0
Fax: +49 6202 709-107
E-Mail: info@hima.com

Índice	Alterações	Tipo de alteração	
de revisão		técnica	redacional
4.00	Adaptado ao SILworX V4 Edição em português (traduzida)		

Índice

1	Introdução	. 5
1.1	Estrutura e utilização do manual	5
1.2	Grupo alvo	
1.3	Convenções de representação	
1.3.1	Avisos de segurança	
1.3.2	Avisos de utilização	7
2	Segurança	. 8
2.1	Utilização prevista	8
2.1.1	Requisitos de ambiente	
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	8
2.2	Perigos residuais	9
2.3	Medidas de precaução de segurança	9
2.4	Informações para emergências	9
3	Descrição do produto	10
3.1	Função de segurança	10
3.1.1	Reação em caso de erro	. 10
3.2	Volume de fornecimento	10
3.3	Placa de identificação	. 11
3.4	Estrutura	. 12
3.4.1	Diagrama de blocos	
3.4.2	Indicador	
3.4.3	Indicador de status do módulo	
3.4.4	Indicador de barramento de sistema	
3.4.5	Indicador de E/S	
3.5	Dados do produto	
3.6	Connector Boards	
3.6.1	Codificação mecânica de Connector Boards	
3.6.2	Codificação de Connector Boards X-CB 014	
3.6.3	Connector Boards com bornes aparafusados	20
3.6.4	Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados	. 21
3.6.5	Atribuição de bornes de Connector Board redundante com bornes aparafusados	. 22
3.6.6	Connector Boards com conector de cabo	23
3.6.7	Atribuição de conectores Mono Connector Board com conector de cabo	24
3.6.8	Atribuição de conectores Connector Board redundante com conector de cabo	
3.7	Cabo de sistema X-CA 011	26
371	Codificação do conector de cabo	27

4	Colocação em funcionamento	28
4.1	Montagem	28
4.1.1	Ligação de saídas não utilizadas	28
4.2	Instalação e desinstalação do módulo	
4.2.1 4.2.2	Montagem de uma Connector Board	
	Instalação e desinstalação de um módulo	
4.3 4.3.1	Configuração do módulo no SILworX	
4.3.1 4.3.2	Registro ModuleRegistro I/O Submodule AO16_01	
4.3.3	Registro I/O Submodule AO16_01: Channels	
4.3.4	Submodule Status [DWORD]	37
4.3.5	Diagnostic Status [DWORD]	38
4.4	Variantes de ligação	39
4.4.1	Ligação mono-canal	
4.4.2	Ligação redundante (ligação em série)	
4.4.3 4.4.4	Regulação	
4.4.4 4.4.5	Ligação via Field Termination Assembly Comportamento no caso de comunicação HART	
5	Operação	
5.1	Operação	
5.1	Diagnóstico	
6	Manutenção preventiva	
6.1	Medidas de manutenção preventiva	
6.1.1 6.1.2	Carregar o sistema operacional	
7	Colocação fora de serviço	
•		
8	Transporte	45
9	Eliminação	46
	Anexo	47
	Glossário	47
	Lista de figuras	48
	Lista de tabelas	49
	Índice remissivo	50

X-AO 16 01 1 Introdução

1 Introdução

O presente manual descreve as características técnicas do módulo e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMax.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Nº do documento
Manual de sistema HIMax	Descrição do Hardware do sistema HIMax	HI 801 242 P
Manual de segurança HIMax	Funções de segurança do sistema HIMax	HI 801 241 P
Manual de comunicação HIMax	Descrição da comunicação e dos protocolos	HI 801 240 P
Ajuda Online SILworX (OLH)	Operação do SILworX	-
Primeiros passos	Introdução ao SILworX	HI 801 239 P

Tabela 1: Manuais adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos e do sistema. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 5 de 52

1 Introdução X-AO 16 01

1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

Negrito Ênfase de partes importantes do texto.

Denominações de botões, itens de menu e registros no SILworX

que podem ser clicados.

Itálico Parâmetros de sistema e variáveis

Courier Introdução de dados tal qual pelo usuário

RUN Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas Cap. 1.2.3 Notas remissivas são híperlinks, mesmo quando não são

especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta

para o respectivo ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem excepção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

A PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo! Consequências do perigo Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de não-observância resultam lesões corporais graves até a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância ha risco de danos materiais

NOTA



Tipo e fonte dos danos! Como evitar os danos

Página 6 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

X-AO 16 01 1 Introdução

Avisos de utilização 1.3.2 Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo: **i** Neste ponto está o texto das informações adicionais. Dicas úteis e macetes aparecem no formato: **DICA**

Neste ponto está o texto da dica.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 7 de 52 2 Segurança X-AO 16 01

2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do módulo em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

2.1 Utilização prevista

Componentes HIMax são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMax devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP 20
Tensão de alimentação	24 VDC

Tabela 2: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMax.

2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra ESD pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de módulos.

NOTA



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática, p. ex., na embalagem.

Página 8 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

X-AO 16 01 2 Segurança

2.2 Perigos residuais

Do módulo HIMax em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

2.4 Informações para emergências

Um sistema de comando HIMax é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha do sistema de comando coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMax.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 9 de 52

3 Descrição do produto

O módulo de entrada analógico X-AO 16 01 destina-se à utilização no sistema eletrônico programável (PES) HIMax.

O módulo pode ser utilizado em todos os slots do suporte básico, exceto nos slots para os módulos de barramento de sistema, maiores detalhes no Manual de sistema HI 801 242 P.

O módulo é equipado com 16 saídas analógicas com uma faixa nominal de 4...20 mA.

 $\overset{\bullet}{1}$ No caso da ligação redundante de dois módulos, apenas as 8 saídas ímpares estão disponíveis, veja Capítulo 3.4.

As saídas analógicas são adequadas para a ligação de cargas ôhmicas, indutivas, capacitivas e lâmpadas conforme EN 61131-2.

O módulo foi certificado pela TÜV para aplicações direcionadas à segurança até SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 e IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) e PL e (EN ISO 13849-1).

As normas pelas quais os módulos e o sistema HIMax são verificados e certificados podem ser consultadas no Manual de segurança HIMax.

3.1 Função de segurança

O módulo garante a função de segurança mediante um interruptores de segurança adicional para cada par de canais que se abre no caso de erros.

A função de segurança está implementada conforme SIL 3.

3.1.1 Reação em caso de erro

Se o sistema de processador direcionado à segurança do módulo detectar um erro de módulo durante a operação, após no máximo 16 ms, o módulo passa para o estado seguro e todas as saídas são comutadas livres de energia de acordo com o princípio de circuito fechado. No caso de um erro de canal, apenas os dois canais do grupo de canais afetado são desligados.

O módulo ativa o LED Error na placa frontal.

3.2 Volume de fornecimento

O módulo precisa para a operação de uma Connector Board compatível. Ao usar um FTA, um cabo de sistema é necessário para conectar a Connector Board com o FTA. As Connector Boards, o cabo de sistema e os FTAs não fazem parte do volume de fornecimento do módulo.

A descrição das Connector Boards ocorre no Capítulo 3.6, a dos cabos de sistema no Capítulo 3.7. Os FTAs são descritos em manuais separados.

Página 10 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados importantes:

- Nome do produto
- Marca de certificação
- Código de barras (código 2D ou traços)
- Número de peça (Part-No.)
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do software (SW-Rev.)
- Tensão de operação (Power)
- Dados Ex (se cabível)
- Ano de fabricação (Prod-Year:)



Figura 1: Placa de identificação, como exemplo

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 11 de 52

3.4 Estrutura

O módulo é equipado com 16 saídas analógicas de corrente (0/4...20 mA) que são galvanicamente separadas da tensão de alimentação e dos demais pares de canais. O valor analógico de corrente é ajustado através de um conversor D/A e medido e funcionalmente verificado por dois dispositivos de medição internos independentes.

No caso da ligação redundante de dois módulos, apenas as 8 saídas ímpares (AO1, AO3...AO15) estão disponíveis. As saídas pares (AO2, AO4...AO16) não são usadas.

O módulo executa automaticamente um diagnóstico para detectar quebra de fio (LB) e pode ser avaliado no programa de aplicação, veja Capítulo 4.3.

O sistema de processadores 1002 do módulo de E/S direcionado à segurança comanda e supervisiona o nível de E/S. Os dados e estados do módulo de E/S são transmitidos aos módulos de processador mediante o barramento de sistema redundante. O barramento de sistema é configurado como redundante por motivos da disponibilidade. A redundância apenas está garantida se ambos os módulos do barramento de sistema foram encaixados no suporte básico e configurados no SILworX.

3.4.1 Diagrama de blocos

O seguinte diagrama de blocos mostra a estrutura do módulo.

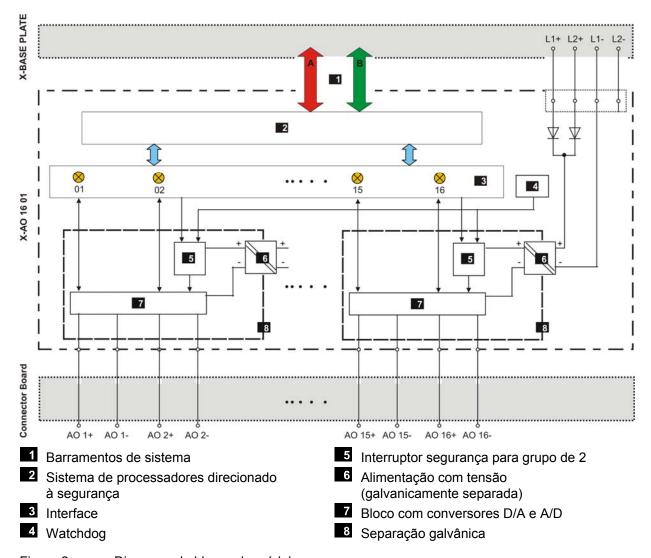


Figura 2: Diagrama de blocos do módulo

Página 12 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.4.2 Indicador

A figura a seguir reproduz o indicador do módulo:

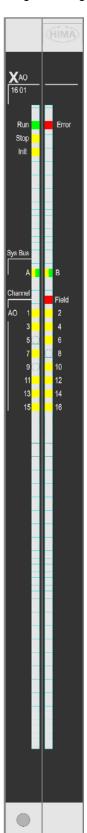


Figura 3: Indicador

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 13 de 52

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do módulo.

Os diodos luminosos do módulo são divididos em três categorias:

- Indicador de status do módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicador de barramento de sistema (A, B)
- Indicador E/S (AO 1...16, Field)

Ao ligar a tensão de alimentação sempre ocorre um teste dos diodos luminosos no qual por um breve momento todos os diodos luminosos acendem.

Definição das frequências de piscar:

Na tabela a seguir são definidas as frequências de piscar dos LEDs:

Nome	Frequência de piscar
Piscar1	liga longo (aprox. 600 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar2	liga curto (aprox. 200 ms), desliga curto (aprox. 200 ms), liga curto (aprox. 200 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar x	Comunicação Ethernet: Piscando no ritmo da transmissão de dados

Tabela 3: Frequências de piscar dos diodos luminosos

3.4.3 Indicador de status do módulo

Estes diodos luminosos estão montados na parte superior da placa frontal.

LED	Cor	Status	Significado
Run	Verde	Liga	Módulo no estado RUN, operação normal
		Piscar1	Módulo no estado STOP/OS_DOWNLOAD ou RUN/UP STOP (só para módulos de processador)
		Desliga	Módulo não no estado RUN, observar os demais LEDs de status
Error	Vermelho	Liga/Piscar1	A falha interna do módulo detectada mediante auto-teste, p. ex., falha de hardware, software ou falhas da alimentação com tensão. Falhas ao carregar o sistema operacional
		Desliga	Operação normal
Stop	Amarelo	Liga	Módulo no estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Piscar1	Módulo no estado STOP/INVALID CONFIGURATION ou STOP/OS_DOWNLOAD
		Desliga	Módulo não está no estado STOP, observar os demais LEDs de status
Init	Amarelo	Liga	Módulo no estado INIT
		Piscar1	Módulo no estado LOCKED
		Desliga	O módulo não está no estado INIT nem em LOCKED, observar os demais LEDs de status

Tabela 4: Indicador de status do módulo

Página 14 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.4.4 Indicador de barramento de sistema

Os diodos luminosos para o indicador de barramento de sistema possuem a inscrição *Sys Bus*.

LED	Cor	Status	Significado
A Verde		Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 1
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 1
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 1 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
В	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 2
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 2
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 2 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
A+B	Desliga	Desliga	Sem conexão lógica e física aos módulo de barramento de sistema nos slots 1 e 2.

Tabela 5: Indicador de barramento de sistema

3.4.5 Indicador de E/S

Os diodos luminosos do indicador de E/S possuem a inscrição Channel.

LED	Cor	Status	Significado
Channel	Amarelo	Liga	Nível High ativo, corrente ≥ 4 mA
116		Piscar2	Erro de canal, corrente não igual ao valor de ajuste
		Desliga	Nível Low ativo, corrente < 4 mA
Field	Vermelho	Piscar2	Erro de campo em no mínimo um canal ou alimentação (p. ex., quebra de fio, sobrecorrente)
		Desliga	Nenhum erro de campo é exibido

Tabela 6: Diodos luminosos do indicador de E/S

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 15 de 52

3.5 Dados do produto

Informações gerais	
Tensão de alimentação	24 VDC, -15%+20%, w _s ≤ 5%, SELV, PELV
Consumo de corrente	máx. 1,3 A
Consumo de corrente, todas as saídas desligadas	mín. 0,6 A
Consumo de corrente por para de canais	80 mA
Temperatura de operação	0 °C+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C+85 °C
Umidade	máx. de 95% de umidade relativa, sem condensação
Grau de proteção	IP 20
Dimensões (H x L x P) em mm	310 x 29,2 x 230
Massa	aprox. 1,2 kg

Tabela 7: Dados do produto

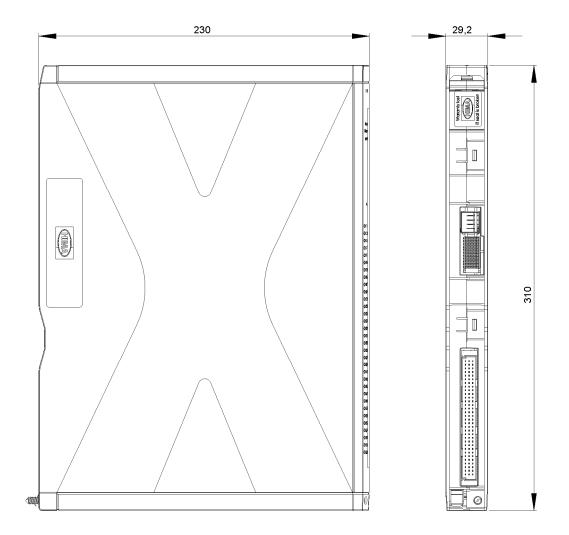


Figura 4: Vistas

Página 16 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

Saídas analógicas	
Quantidade de saídas analógicas	16 com ligação mono-canal. 8 com ligação redundante. Sempre 2 destas saídas (AO1 e AO2; AO3 e AO4, etc.) possuem um potencial de massa em conjunto. Há uma separação galvânica dos demais pares de canais e da tensão de alimentação.
Faixa nominal	420 mA
Faixa de uso	023 mA
Resolução digital	16 Bit (10 000 digit no SILworX)
Valor LSB	≤ 2 µA
Carga ôhmica	máx. 600 Ω
Carga indutiva	máx. 1 mH
Carga capacitiva	máx. 100 μF em paralelo à carga ôhmica
Tempo de resposta	5 ms
Tempo de desligamento em caso de erro (Passagem ao estado seguro)	16 ms
Precisão técnica de medição	
Precisão técnica de medição a 25 °C, máx.	≤ ±0,2% do valor final
Precisão técnica de medição na faixa de temperatura total, máx.	≤ ±0,5% do valor final
Coeficiente de temperatura, máx.	≤ ±0,05%/K do valor final
Precisão técnica de medição na comunicação HART, máx.	≤ ±2% do valor final
Erro de linearidade, máx.	≤ ±0,1%
Precisão de segurança técnica	≤ ±2% do valor final

Tabela 8: Dados técnicos das saídas analógicas

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 17 de 52

3.6 Connector Boards

Uma Connector Board conecta o módulo ao nível de campo. O módulo e a Connector Board em conjunto formam uma unidade funcional. Antes da instalação do módulo, montar a Connector Board no slot previsto.

As seguintes Connector Boards estão disponíveis para o módulo:

Connector Board	Descrição
X-CB 014 01	Connector Board com bornes aparafusados
X-CB 014 02	Connector Board redundante com bornes aparafusados
X-CB 014 03	Connector Board com conector de cabo
X-CB 014 04	Connector Board redundante com conector de cabo

Tabela 9: Connector Boards disponíveis

3.6.1 Codificação mecânica de Connector Boards

Módulos de E/S e Connector Boards são codificados mecanicamente a partir da Revisão AS10 do hardware para impedir o equipamento com módulos de E/S incompatíveis. Pela codificação é excluído o equipamento incorreto e assim, eliminam-se as consequências para módulos redundantes e para o campo. Além disso, o equipamento com módulos incorretos não influencia o sistema HIMax, pois apenas módulos corretamente configurados no SILworX entram no modo RUN.

Módulos de E/S e as Connector Board correspondentes são equipados com uma codificação mecânica em forma de cunhas. As cunhas de codificação no conector F da Connector Board entram nos recessos do conector M do módulo de E/S, veja Figura 5.

Módulos de E/S codificados apenas podem ser inseridos nas Connector Boards correspondentes.

Página 18 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

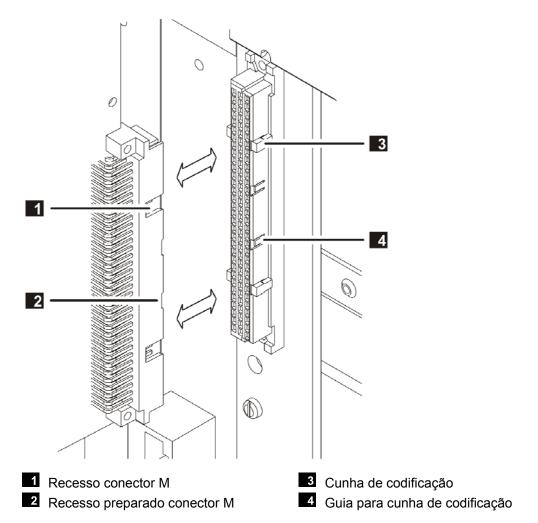


Figura 5: Exemplo de uma codificação

Módulos de E/S codificados apenas podem ser colocados em Connector Board não codificadas. Módulos de E/S não codificados não podem ser colocados em Connector Boards codificadas.

3.6.2 Codificação de Connector Boards X-CB 014

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
X	X				X	Χ	

Tabela 10: Posição das cunhas de codificação

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 19 de 52

3.6.3 Connector Boards com bornes aparafusados

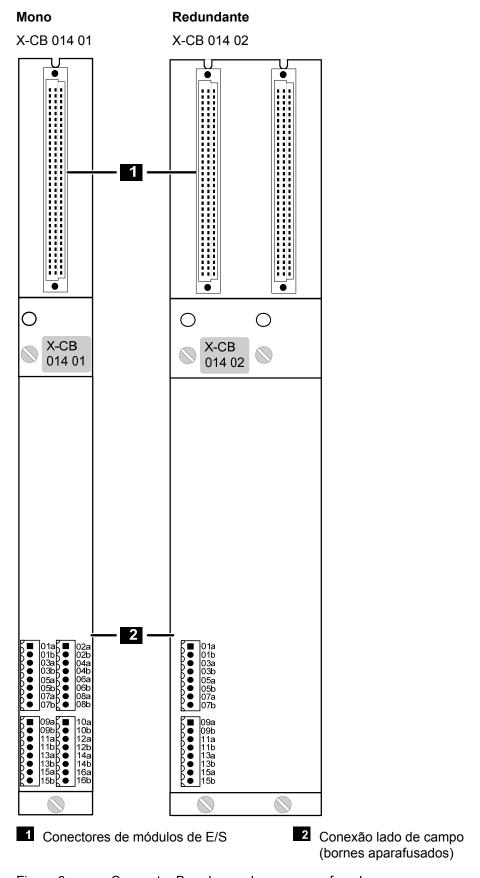


Figura 6: Connector Boards com bornes aparafusados

Página 20 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.6.4 Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	AO1+	1	02a	AO2+
2	01b	AO1-	2	02b	AO2-
3	03a	AO3+	3	04a	AO4+
4	03b	AO3-	4	04b	AO4-
5	05a	AO5+	5	06a	AO6+
6	05b	AO5-	6	06b	AO6-
7	07a	AO7+	7	08a	AO8+
8	07b	AO7-	8	08b	AO8-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
Nº de pino	Denominação 09a	Sinal AO9+	N° de pino 1	Denominação 10a	Sinal AO10+
•	,		•	,	
1	09a	AO9+	1	10a	AO10+
1 2	09a 09b	AO9+ AO9-	1 2	10a 10b	AO10+ AO10-
1 2 3	09a 09b 11a	AO9+ AO9- AO11+	1 2 3	10a 10b 12a	AO10+ AO10- AO12+
1 2 3 4	09a 09b 11a 11b	AO9+ AO9- AO11+ AO11-	1 2 3 4	10a 10b 12a 12b	AO10+ AO10- AO12+ AO12-
1 2 3 4 5	09a 09b 11a 11b 13a	AO9+ AO9- AO11+ AO11- AO13+	1 2 3 4 5	10a 10b 12a 12b 14a	AO10+ AO10- AO12+ AO12- AO14+

Tabela 11: Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados

A ligação do lado de campo ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Ligação lado de campo				
Conector de bornes	4 un., 8 pinos			
Seção transversal do condutor	0,21,5 mm ² (unifilar) 0,21,5 mm ² (fio fino) 0,21,5 mm ² (com terminal tubular)			
Comprimento de decapagem	6 mm			
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm			
Binário de aperto	0,20,25 Nm			

Tabela 12: Características dos conectores de bornes

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 21 de 52

3.6.5 Atribuição de bornes de Connector Board redundante com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	AO1+
2	01b	AO1-
3	03a	AO3+
4	03b	AO3-
5	05a	AO5+
6	05b	AO5-
7	07a	AO7+
8	07b	AO7-
Nº de pino	Denominação	Sinal
1	09a	AO9+
2	09b	AO9-
3	11a	AO11+
4	11b	AO11-
5	13a	AO13+
6	13b	AO13-
7	15a	AO15+
•		

Tabela 13: Atribuição de bornes de Connector Board redundante com bornes aparafusados

A ligação do lado de campo ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Condutores de E/S	
Conector de bornes	2 un., 8 pinos
Seção transversal do condutor	0,21,5 mm ² (unifilar)
	0,21,5 mm ² (fio fino)
	0,21,5 mm ² (com terminal tubular)
Comprimento de decapagem	6 mm
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm
Binário de aperto	0,20,25 Nm

Tabela 14: Características dos conectores de bornes

Página 22 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.6.6 Connector Boards com conector de cabo

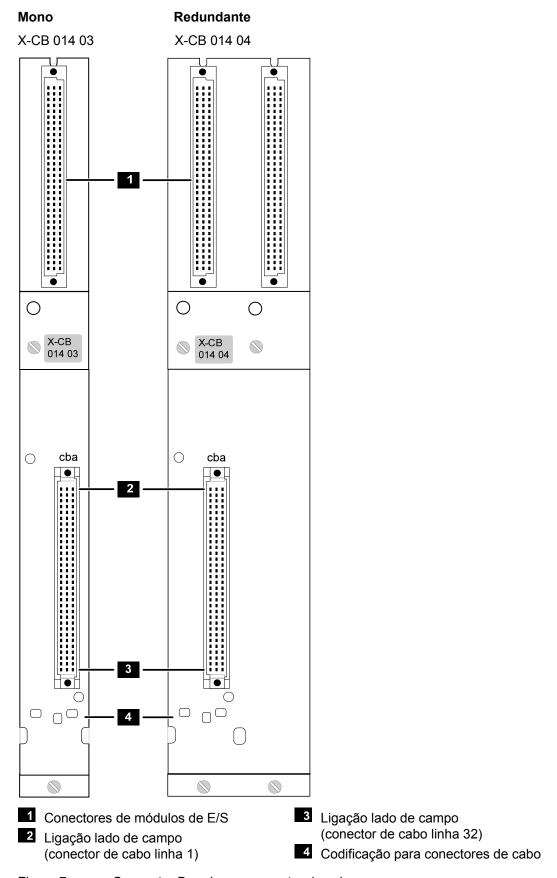


Figura 7: Connector Boards com conector de cabo

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 23 de 52

3.6.7 Atribuição de conectores Mono Connector Board com conector de cabo Para esta Connector Board, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7.

Os conectores de cabo e as Connector Boards são codificados.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100:

Links	С		b		а	
Linha	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
1	livre		livre		U1-D1A	amarelo-preto
2	livre		livre		U1-D1B	verde-preto
3	livre		livre		U1-D2A	amarelo-vermelho
4	livre		livre		U1-D2B	verde-vermelho
5	livre		livre			
6	livre		livre			
7	livre		livre			
8	livre		livre			
9	livre		livre			
10	livre		livre			
11	livre		livre			
12	livre		livre			
13	livre		livre			
14	livre		livre			
15	livre		livre			
16	livre		livre			
17	AO16+	amarelo-azul	AO16-	verde-azul		
18	AO15+	amarelo-rosa	AO15-	rosa-verde		
19	AO14+	amarelo-cinza	AO14-	cinza-verde		
20	AO13+	marrom-preto	AO13-	branco-preto		
21	AO12+	marrom-vermelho	AO12-	branco-vermelho		
22	AO11+	marrom-azul	AO11-	branco-azul		
23	AO10+	rosa-marrom	AO10-	branco-rosa		
24	AO9+	cinza-marrom	AO9-	branco-cinza		
25	AO8+	amarelo-marrom	AO8-	branco-amarelo		
26	AO7+	marrom-verde	AO7-	branco-verde		
27	AO6+	vermelho-azul	AO6-	cinza-rosa		
28	AO5+	violeta	AO5-	preto		
29	AO4+	vermelho	AO4-	azul		
30	AO3+	rosa	AO3-	cinza		
31	AO2+	amarelo	AO2-	verde		
32	AO1+	marrom	AO1-	branco		

Tabela 15: Atribuição de conectores Mono Connector Board com conector de cabo

Página 24 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.6.8 Atribuição de conectores Connector Board redundante com conector de cabo

Para esta Connector Board, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7. Os conectores de cabo e as Connector Boards são codificados.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100:

Linha	С		b	b		A	
Lililia	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor	
1	livre		livre		U1-D1A	amarelo-preto	
2	livre		livre		U1-D1B	verde-preto	
3	livre		livre		U1-D2A	amarelo-vermelho	
4	livre		livre		U1-D2B	verde-vermelho	
5	livre		livre				
6	livre		livre				
7	livre		livre				
8	livre		livre				
9	livre		livre				
10	livre		livre				
11	livre		livre				
12	livre		livre				
13	livre		livre				
14	livre		livre				
15	livre		livre				
16	livre		livre				
17	livre		livre				
18	AO15+	amarelo-rosa	AO15-	rosa-verde			
19	livre		livre				
20	AO13+	marrom-preto	AO13-	branco-preto			
21	livre		livre				
22	AO11+	marrom-azul	AO11-	branco-azul			
23	livre		livre				
24	AO9+	cinza-marrom	AO9-	branco-cinza			
25	livre		livre				
26	AO7+	marrom-verde	AO7-	branco-verde			
27	livre		livre				
28	AO5+	violeta	AO5-	preto			
29	livre		livre				
30	AO3+	rosa	AO3-	cinza			
31	livre		livre				
32	AO1+	marrom	AO1-	branco			

Tabela 16: Atribuição de conectores Connector Board redundante com conector de cabo

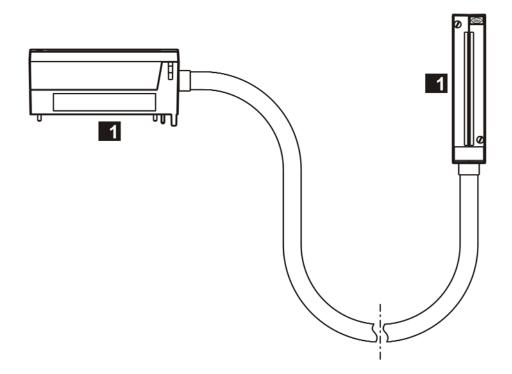
HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 25 de 52

3.7 Cabo de sistema X-CA 011

O cabo de sistema X-CA 011 conecta as Connector Boards X-CB 014 03/04 com os Field Termination Assemblies.

Informações gerais	
Cabo	LIYCY-TP 18 x 2 x 0,25 mm ²
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 12,7 mm
Raio mínimo de dobradura instalação fixa móvel	5 x d 10 x d
Comportamento de combustão	resistente a chamas e auto-extintor conf. IEC 60332-1-22-2
Comprimento	830 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 15.

Tabela 17: Dados de cabo



1 Conectores de cabo idênticos

Figura 8: Cabo de sistema X-CA 011-01-n

O cabo de sistema está disponível nas seguintes variantes padrão:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 011 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 011 01 15		15 m
X-CA 011 01 30		30 m

Tabela 18: Cabos de sistema disponíveis

Página 26 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

3.7.1 Codificação do conector de cabo

Os conectores de cabo são equipados com três pinos de codificação. Desta forma, os conectores de cabos apenas podem ser inseridos em Connector Boards e FTAs com os respectivos recessos.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 27 de 52

4 Colocação em funcionamento

Este capítulo descreve a instalação e configuração do módulo e suas variantes de ligação. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

A aplicação direcionada à segurança (SIL 3 conf. IEC 61508) das saídas deve corresponder aos requisitos de segurança inclusive os atuadores conectados. Informações mais detalhadas no Manual de segurança HIMax.

4.1 Montagem

Observar os seguintes pontos durante a montagem:

- Somente operar com os componentes de ventilação correspondentes, veja Manual de sistema HI 801 242 P.
- Somente operar com a Connector Board correspondente, veja Capítulo 3.6.
- O módulo inclusive suas peças de conexão deve ser configurado para alcançar no mínimo o grau de proteção IP 20 conf. EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



Danos por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos. Os seguintes pontos devem ser observados.

- Conectores e bornes do lado de campo
 - Na ligação dos conectores e bornes ao lado de campo, observar medidas adequadas de aterramento.
 - Utilizar um cabo blindado com pares de fios trançados.
 - Utilizar para cada entrada de medição um par trançado do cabo blindado.
 - Colocar a blindagem do lado do módulo no trilho de blindagem de cabos (usar borne de conexão de blindagem SK 20 ou equivalente).
 - No caso de condutores multifilares, a HIMA recomenda colocar terminais tubulares nas extremidades dos condutores. Os bornes de ligação devem ser adequados para a conexão das bitolas dos condutores utilizados.
- Uma ligação redundante das saídas deve ser realizada mediante as respectivas Connector Boards, veja Capítulos 3.6 e 4.4.

4.1.1 Ligação de saídas não utilizadas

Saídas ão utilizadas podem permanecer abertas e não precisam ser terminadas. Para evitar curtos e faíscas no campo, não é permitido conectar condutores com pontas abertas do lado de campo às Connector Boards.

Página 28 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.2 Instalação e desinstalação do módulo

Este capítulo descreve a substituição de um módulo existente ou a inserção de um módulo novo.

Ao desmontar um módulo, a Connector Board permanece no suporte básico HIMax. Isso evita fiação dispendiosa adicional nos bornes de ligação, pois todas as ligações de campo são ligadas através da Connector Board do módulo.

4.2.1 Montagem de uma Connector Board

Ferramentas e meios auxiliares

- Chave de fenda, fenda 0.8 x 4.0 mm
- Connector Board compatível

Montar a Connector Board:

- 1. Inserir a Connector Board com a ranhura para cima no trilho guia (veja a este respeito o desenho na continuação). Engatar a ranhura no pino do trilho guia.
- 2. Apoiar a Connector Board sobre o trilho de blindagem de cabo.
- 3. Aparafusar ao suporte básico mediante os dois parafusos a prova de perda. Primeiramente inserir o parafuso inferior, depois o superior.

Desmontar a Connector Board:

- 1. Desparafusar do suporte básico os dois parafusos a prova de perda.
- 2. Levantar a Connector Board do trilho de blindagem de cabo na parte inferior.
- 3. Puxar a Connector Board para fora do trilho guia.

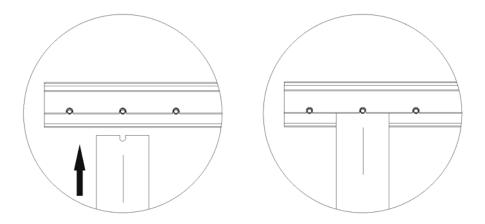


Figura 9: Inserir a Connector Board

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 29 de 52

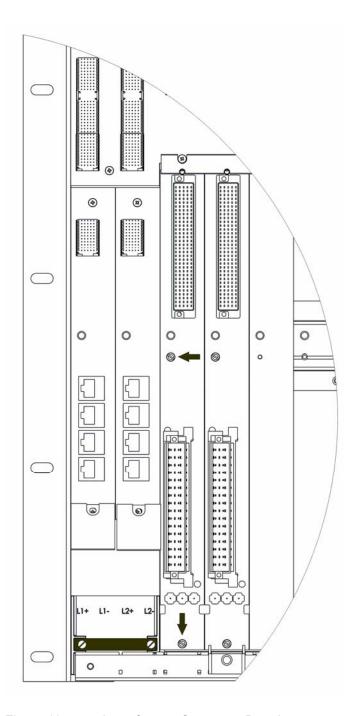


Figura 10: Aparafusar a Connector Board

Página 30 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.2.2 Instalação e desinstalação de um módulo

Este capítulo descreve a instalação e desinstalação de um módulo HIMax. Um módulo pode ser instalado e desinstalado enquanto o sistema HIMax está em operação.

NOTA



Danos nos conectores de encaixe por emperramento! Não-observância pode resultar em danos no sistema de comando. Sempre inserir o módulo no suporte básico de forma cautelosa.

Ferramentas

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Chave de fenda, fenda 1,2 x 8,0 mm

Instalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas para a posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Inserir o módulo na parte superior no perfil de encaixe, veja 1.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para dentro do suporte básico e engatar com leve pressão, veja 2.
- 4. Aparafusar o módulo, veja 3.
- 5. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 6. Travar a chapa de cobertura.

Desinstalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas na posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Soltar o parafuso, veja 3.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para fora do suporte básico e empurrar com leve pressão para cima, veja 2 e 1.
- 4. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 5. Travar a chapa de cobertura.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 31 de 52

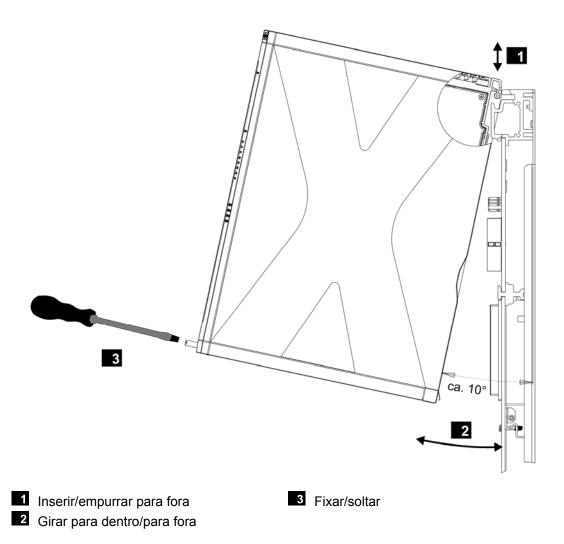


Figura 11: Instalar e desinstalar módulo

Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador apenas brevemente durante a operação do sistema HIMax (< 10 min), pois isso prejudica a convecção forçada de ar.

Página 32 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.3 Configuração do módulo no SILworX

O módulo é configurado no Hardware Editor da ferramenta de programação SILworX.

Observar os seguintes pontos durante a configuração:

- Para o diagnóstico do módulo e dos canais, é possível avaliar adicionalmente ao valor de medição todos os parâmetros de sistema no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre os parâmetros de sistema podem ser encontradas nas tabelas a partir do Capítulo 4.3.1.
- Se um grupo de redundância for criado, a configuração do grupo de redundância ocorre nos seus registros. Os registros do grupo de redundância divergem dos registros dos módulos individuais, veja as seguintes tabelas.

Para a avaliação dos parâmetros de sistema no programa de aplicação, devem ser atribuídas variáveis globais aos parâmetros de sistema. Executar este passo no Hardware Editor, na visualização de detalhe do módulo.

As seguintes tabelas contêm os parâmetros de sistema do módulo na mesma ordem como no Hardware Editor.

DICA

Para a conversão dos valores hexadecimais em sequências de Bits é útil, p. ex., a calculadora do Windows[®], na visão **científico**.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 33 de 52

4.3.1 Registro Module

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema do módulo:

Nome		R/W	Descrição			
Estes status e parâm	netros são ir	ntroduz	idos diretamente no Hardware Editor.			
Name W			Nome do módulo			
Spare Module W			Ativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte			
			básico não é avaliado como erro.			
			Desativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte			
			básico é avaliad			
			Ajuste padrão:			
				ido no registro do grupo de redundância!		
Noise Blanking		W	Permitir supress (Ativado/Desativ	ão de avarias pelo módulo processador		
			Ajuste padrão:			
				essador retarda a reação de erro após uma avaria		
				tempo de segurança. O último valor de processo		
				ce para o programa de aplicação.		
Nome	Tipo	R/W	Descrição			
	de dados			.,		
Os seguintes status de aplicação.	e parämetro	s pode	m ser atribuídos	a variáveis globais e usados no programa		
Module OK	BOOL	R	TRUE:			
Wodule OK	BOOL	K		o: sem erros de módulo.		
			Operação de re	edundância: no mínimo um dos módulos		
			redundantes não está com erro de módulo (lógica OU).			
		FALSE:				
			Erro de módulo			
			colocado.	e um canal (sem erros externos). Módulo não está		
				âmetro <i>Module Statu</i> s		
Module Status	DWORD	R	Status do módu			
			Codificação	Descrição		
			0x00000001	Erro do módulo 1)		
			0x00000002	Limiar de temperatura 1 ultrapassado		
			0x00000004	Limiar de temperatura 2 ultrapassado		
			0x00000008	Valor de temperatura com erro		
			0x00000010	Tensão em L1+ com erro		
			0x00000010	Tensão em L2+ com erro		
			0x00000020	Tensões internas com erro		
			0x02000000	Erro num FPGA Header		
			0x04000000	Erro na supervisão de 2,5 V		
			0x08000000	Erro na supervisão de 2,3 V		
			0x10000000	Erro na supervisão de 1,2 V		
			0x20000000	Erro na supervisão de 1,2 V		
			0x40000000	Erro na supervisão de 15 V		
				Sem conexão ao módulo 1)		
			0x80000000			
			Estes erros	s possuem efeito sobre o status <i>Module OK</i> e não		
			precisam s aplicação.	er avaliados especificamente no programa de		
Timestamp [µs]	DWORD	R	<u> </u>	ossegundos do carimbo de tempo.		
Timestamp [µs]	סווסוים	'`	_	edição das saídas analógicas		
Timestamp [s]	DWORD	R		<u> </u>		
· ·····octamp [6]	2,,,0,,0	'`		Fração de segundos do carimbo de tempo. Momento da medição das saídas analógicas.		
			oo.aa iii			

Tabela 19: Registro Module no Hardware Editor

Página 34 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.3.2 Registro I/O Submodule AO16_01

O registro **I/O Submodule AO16_01** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Nome		R/W	Descrição
Estes status e parâmetro	os são introd	iretamente no Hardware Editor.	
Name		R	Nome do módulo
Output Noise Blanking		W	Supressão de avarias da saída pelo módulo de saída X-DO 24 01 (Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Desativado (Recomendado!) No caso de discrepância entre o valor definido e o valor de resposta de um canal, o desligamento do canal é suprimido.
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Os seguintes status e pa de aplicação.	râmetros po	dem ser	atribuídos a variáveis globais e usados no programa
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar um valor diagnóstico, deve ser transmitida ao módulo a respectiva ID (codificação veja Capítulo 4.3.5) pelo parâmetro <i>Diagnostic Request</i> .
Diagnostic Response	DINT	R	Logo que a <i>Diagnostic Response</i> retornar a ID da <i>Diagnostic Request</i> (codificação veja Capítulo 4.3.5), o <i>Diagnostic Status</i> exibirá o valor de diagnóstico solicitado.
Diagnostic Status	DWORD	R	O valor de diagnóstico solicitado conforme Diagnostic Response. No programa de aplicação é possível avaliar as IDs das Diagnostic Request e das Diagnostic Response. Só quando ambas tiverem o mesmo ID, o Diagnostic Status irá conter o valor de diagnóstico solicitado.
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Teste de fundo com erro FALSE: Teste de fundo sem erro
Restart on Error	BOOL	W	Cada módulo de E/S que estiver permanentemente desligado devido a erros, pode ser reconduzido ao estado RUN com ajuda do parâmetro Restart on Error. Para este fim, colocar o parâmetro Restart on Error de FALSE para TRUE. O módulo de E/S executa um autoteste completo e apenas assume o status RUN se nenhum erro foi detectado. Ajuste padrão: FALSE
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: sem erros de sub-módulo sem erros de canal. FALSE: erros de sub-módulo erros de canal de um canal (também erros externos)
Submodule Status	DWORD	R	Status do sub-módulo codificado por Bits (codificação veja Capítulo 4.3.4)

Tabela 20: Registro I/O Submodule AO16_01 no Hardware Editor

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 35 de 52

4.3.3 Registro I/O Submodule AO16_01: Channels

O registro **I/O Submodule AO16_01: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema para cada saída analógica.

É possível atribuir variáveis globais aos parâmetros de sistema com -> e, assim, usar as mesmas no programa de aplicação. Os valores sem -> devem ser introduzidos diretamente.

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Channel no.		R	Número de canal, definição fixa
Process Value [REAL] ->	REAL	R	Valor de processo que é convertido em um valor de corrente com ajuda dos pontos de apoio 4 mA e 20 mA.
			O valor de processo 0.0 leva a uma corrente de saída se o valor de processo 0.0 estiver entre os dois pontos de apoio (p. ex., 4 mA = -60.0 e 20 mA = +60.0). Isso vale mesmo se nenhuma variável global estiver conectada ao parâmetro Process Value ->.
4 mA	REAL	W	Ponto de apoio no valor final de escala inferior (4 mA) do canal. Deve ser indicado o valor de processo para o qual 4 mA devem ser emitidos na saída. Ajuste padrão: 4.0
			Se o canal não for usado, o ajuste padrão 4.0 deve estar introduzido.
20 mA	REAL	W	Ponto de apoio no valor final de escala superior (20 mA) do canal. Deve ser indicado o valor de processo para o qual 20 mA devem ser emitidos na saída. Ajuste padrão: 20.0 Se o canal não for usado, o ajuste padrão 20.0 deve estar introduzido.
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: canal sem erros. O valor de saída é válido. FALSE: canal com erros. O valor de saída é colocado em 0.
-> Channel Voltage [DINT]	DINT	R	Tensão atual na saída de módulo do canal.
-> OC	BOOL	R	TRUE: Há uma quebra de fio. FALSE: Não há quebra de fio.
-> OC Monitoring Defective	BOOL	R	TRUE: A detecção de quebra de fio está com defeito ou não prontra para a operação. FALSE: A detecção de quebra de fio está OK. Com uma corrente de saída na área de 0 mA, uma quebra de fio não é mais detectada!
Redund.	BOOL	W	Requisito: Um módulo redundante deve ter sido criado. Ativado: Ativar a redundância de canal para este canal Desativado: Desativar a redundância de canal para este canal Ajuste padrão: Desativado.

Tabela 21: Registro I/O Submodule AO16_01: Channels no Hardware Editor

Página 36 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificação do Submodule Status.

Codificação	Descrição
0x00000001	Erros da unidade de hardware (sub-módulo)
0x00000002	Reset de um barramento de E/S
0x00000004	Erro durante a configuração do hardware
0x00000008	Erro durante a verificação dos coeficientes
0x00000010	Primeiro limiar de temperatura ultrapassado (temperatura de alerta)
0x00000020	Segundo limiar de temperatura ultrapassado (temperatura limite)
0x00000040	O módulo está desligado por causa de sobrecorrente
0x00000080	Reset da supervisão chip select

Tabela 22: Submodule Status [DWORD]

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 37 de 52

4.3.5 Diagnostic Status [DWORD] Codificação Diagnostic Status

ID	Descrição			
0	Valores de diagnóstico (1001016) são exibidos sequencialmente.			
100	0 = normal Bit0 = 1 : Limia Bit1 = 1 : Limia	ar de temperatura 1 ultrapassado ar de temperatura 2 ultrapassado ar de temperatura 2 ultrapassado ição de temperatura com erro		
101	Temperatura medida (10 000 Digit/°C)			
200	0 = normal Bit0 = 1 : L1+	são codificado por Bit (24 V) com erro (24 V) com erro		
201	Não usado!			
202				
203				
300		m 24 V (BOOL)		
10011016		al dos canais 116		
	Codificação	Descrição		
	0x0001	Erros da unidade de hardware		
	0x0002	Reset de um barramento de E/S		
	0x0040	Acesso não autorizado ao conversor DA detectado		
	0x0080	Erro de endereçamento de uma conversor AD.		
	0x0100	Valores de medição não estão dentro da precisão técnica direcionada à segurança.		
	0x0200	Valores limite ultrapassados ou não alcançados.		
	0x0400	Erro no segundo caminho de desligamento para reagir a um erro ao ler novamente as saídas.		
	0x0800	Erro ao ler novamente as saídas.		
	0x1000	Erro na supervisão do interruptor de segurança 2 do grupo de 2.		
	0x2000	Erro na supervisão do interruptor de segurança 1 do grupo de 2.		
	0x4000	Erro na supervisão da tensão de operação de 3,3 V do par de canais.		
	0x8000	Erro na supervisão da tensão de operação de 26 V do par de canais.		

Tabela 23: Diagnostic Status [DWORD]

Página 38 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.4 Variantes de ligação

Este capítulo descreve a ligação correta do módulo relacionada à segurança. As seguintes variantes de ligação são permitidas.

A ligação das saídas ocorre mediante Connector Boards.

4.4.1 Ligação mono-canal

Na ligação conforme Figura 12, é possível utilizar as Connector Boards X-CB 014 01 (com bornes aparafusados) ou X-CB 014 03 (com conector de cabo).

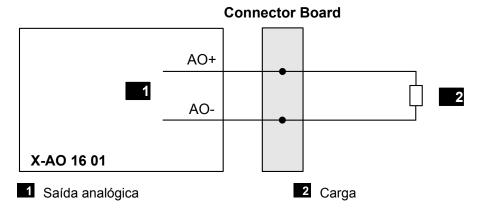


Figura 12: Ligação mono-canal

4.4.2 Ligação redundante (ligação em série)

No caso da ligação redundante conf. Figura 13, os módulos são colocados de forma adjacente no suporte básico numa Connector Board conjunta. Pode ser usada a Connector Board X-CB 014 02 ou X-CB 014 04. A configuração é efetuada no SILworX Hardware Editor pela função *Create Redundant Connection*.

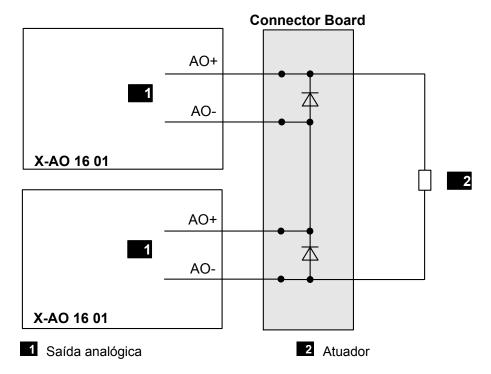


Figura 13: Ligação redundante (ligação em série)

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 39 de 52

4.4.3 Regulação

Existe um acoplamento físico entre o atuador da saída analógica AO e o transdutor de valor de medição da entrada analógica AI. Os dados de medição da AI são processados no módulo processador para os novos dados de ajuste da AO.

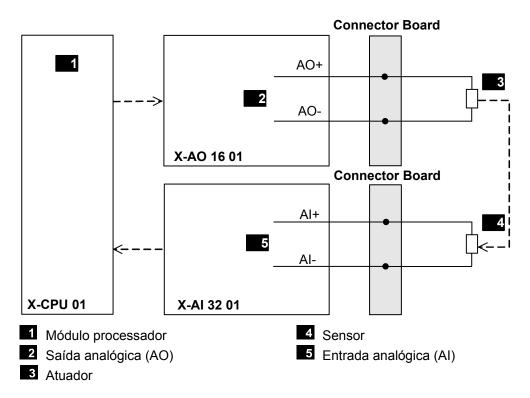


Figura 14: Ligação de regulação

Atrasos pelo processamento dos dados de processo do sistema de comando HIMax devem ser considerados.

Página 40 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

4.4.4 Ligação via Field Termination Assembly

A ligação via Field Termination Assembly X-FTA 002 01 ocorre como representado em Figura 15. Para informações mais detalhadas, veja os manuais X-FTA 002 01 e X-FTA 009 02L.

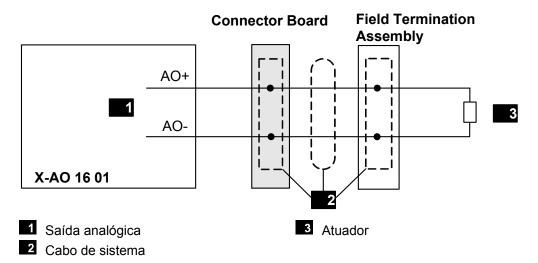


Figura 15: Ligação via Field Termination Assembly

4.4.5 Comportamento no caso de comunicação HART

Para a comunicação HART pode ser ligado um HART-Handheld em paralelo ao atuador. As oscilações de corrente causadas pela comunicação HART são compensadas em grande parte pela saída analógica, assim que o erro residual da medição analógica seja de 2% do valor final.

Erro residual maior no caso de comunicação HART. Retirar o terminal HART imediatamente após o diagnóstico!

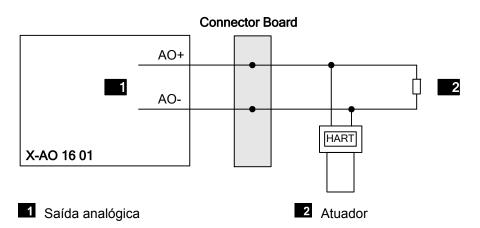


Figura 16: HART-Handheld em paralelo ao transmitter e ao módulo de saída

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 41 de 52

5 Operação X-AO 16 01

5 Operação

O módulo é operado num suporte básico HIMax e dispensa supervisão especial.

5.1 Operação

A operação no módulo em si não está prevista.

A operação, p. ex., Forcing das saídas analógicas, ocorre via PADT. Detalhes sobre isso encontram-se na documentação do SILworX.

5.2 Diagnóstico

O estado do módulo é indicado pelos LEDs do lado frontal do módulo, veja Capítulo 3.4.2.

O histórico de diagnóstico do módulo pode ser lido adicionalmente com a ferramenta de programação SILworX. Nos Capítulos 4.3.4 e 4.3.5 são descritos os status de diagnóstico mais importantes.

Se um módulo é colocado em um suporte básico, o mesmo gera durante a inicialização mensagens diagnósticas que indicam disfunções ou valores de tensão incorretos. Estas mensagens não indicam uma falha do módulo se ocorrerem após a transição para a operação de sistema.

Página 42 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

6 Manutenção preventiva

Módulos defeituosos devem ser substituídos por módulos intactos do mesmo tipo ou de um tipo de substituição autorizado.

A reparação do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

Para substituir módulos devem ser observados os requisitos do Manual do sistema HI 801 242 P e do Manual de segurança HI 801 241 P.

6.1 Medidas de manutenção preventiva

6.1.1 Carregar o sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional do módulo. A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os módulos.

O carregamento do sistema operacional é descrito no Manual de sistema ou na ajuda Online. Para carregar o sistema operacional, o módulo precisa estar no estado parado STOP.

A versão atual do do módulo encontra-se no Control Panel do SILworX. A placa de identificação mostra a versão no momento do fornecimento, veja Capítulo 3.3.

6.1.2 Repetição da verificação

Módulos HIMax devem ser submetidos a uma repetição da verificação em intervalos de 10 anos. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HI 801 241 P.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 43 de 52

7 Colocação fora de serviço

Puxar o módulo para fora do suporte básico para colocar fora de serviço. Detalhes sobre isso no Capítulo *Instalação e desinstalação do módulo*.

Página 44 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

X-AO 16 01 8 Transporte

8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMax devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMax nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 45 de 52

9 Eliminação X-AO 16 01

9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMax colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

Página 46 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

X-AO 16 01 Anexo

Anexo

Glossário

Conocito	Doggrioño
Conceito	Descrição
ARP	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços de rede a endereços de hardware
Al	Analog Input: Entrada analógica
Connector Board	Placa de conexão para o módulo HIMax
	·
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check: Soma de verificação
DI	Digital Input: Entrada digital
DO	Digital Output: Saída digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga eletrostática
FB	Fieldbus: barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache: linguagem de bloco funcional
FTT	Fault tolerance time: tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens de status e de falhas
IEC	Normas internacionais para eletrotécnica
Endereço MAC	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3), PC com SILworX
PE	Terra de proteção
PELV	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System: Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Ler
Rack-ID	Identificação de um suporte básico (número)
Livre de efeitos de retro- alimentação	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor). Uma ligação de entrada é chamada de "livre de efeitos de retroalimentação" se ela não interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada.
R/W	Read/Write: Ler/Escrever
SB	Systembus: (módulo do) barramento de sistema
SELV	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção
SFF	Safe Failure Fraction: Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
TMR	Triple Module Redundancy: módulos com tríplice redundância
W	Write
	Valor limite do componente total de corrente alternada
w _s Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo do Watchdog, o módulo ou programa entre em parada por erro.
WDZ	Tempo de Watchdog
VVDC	Tempo de Watendog

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 47 de 52

Anexo X-AO 16 01

Lista de f	ïguras	
Figura 1:	Placa de identificação, como exemplo	11
Figura 2:	Diagrama de blocos do módulo	12
Figura 3:	Indicador	13
Figura 4:	Vistas	16
Figura 5:	Exemplo de uma codificação	19
Figura 6:	Connector Boards com bornes aparafusados	20
Figura 7:	Connector Boards com conector de cabo	23
Figura 8:	Cabo de sistema X-CA 011-01-n	26
Figura 9:	Inserir a Connector Board	29
Figura 10:	Aparafusar a Connector Board	30
Figura 11:	Instalar e desinstalar módulo	32
Figura 12:	Ligação mono-canal	39
Figura 13:	Ligação redundante (ligação em série)	39
Figura 14:	Ligação de regulação	40
Figura 15:	Ligação via Field Termination Assembly	41
Figura 16:	HART-Handheld em paralelo ao transmitter e ao módulo de saída	41

Página 48 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

X-AO 16 01 Anexo

Lista de t	abelas	
Tabela 1:	Manuais adicionalmente em vigor	5
Tabela 2:	Requisitos de ambiente	8
Tabela 3:	Frequências de piscar dos diodos luminosos	14
Tabela 4:	Indicador de status do módulo	14
Tabela 5:	Indicador de barramento de sistema	15
Tabela 6:	Diodos luminosos do indicador de E/S	15
Tabela 7:	Dados do produto	16
Tabela 8:	Dados técnicos das saídas analógicas	17
Tabela 9:	Connector Boards disponíveis	18
Tabela 10:	Posição das cunhas de codificação	19
Tabela 11:	Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados	21
Tabela 12:	Características dos conectores de bornes	21
Tabela 13:	Atribuição de bornes de Connector Board redundante com bornes aparafusados	22
Tabela 14:	Características dos conectores de bornes	22
Tabela 15:	Atribuição de conectores Mono Connector Board com conector de cabo	24
Tabela 16:	Atribuição de conectores Connector Board redundante com conector de cabo	25
Tabela 17:	Dados de cabo	26
Tabela 18:	Cabos de sistema disponíveis	26
Tabela 19:	Registro Module no Hardware Editor	34
Tabela 20:	Registro I/O Submodule AO16_01 no Hardware Editor	35
Tabela 21:	Registro I/O Submodule AO16_01: Channels no Hardware Editor	36
Tabela 22:	Submodule Status [DWORD]	37
Tabela 23:	Diagnostic Status [DWORD]	38

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 49 de 52

Anexo X-AO 16 01

Índice remissivo

Comunicação HART	41
Connector Board	
Com bornes aparafusados	20
Com conector de cabo	23
Dados do produto	
Módulo	16
Dados técnicos	
Saidas	17

Diagnóstico4	2
Indicador de barramento de sistema 1	
Indicador de E/S1	5
Diagrama de blocos1	2
Função de segurança1	0
Indicador de status do módulo1	

Página 50 de 52 HI 801 248 P Rev. 4.00

X-AO 16 01 Anexo

HI 801 248 P Rev. 4.00 Página 51 de 52



HI 801 248 P © 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax e SILworX são marcas registradas da: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemanha Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



